

2025年5月7日

各 位

株式会社レスター(東証プライム:3156)

---

## レスターの共創が日越首脳の前で紹介 ～ FPT Semiconductor社と基本合意書を締結～

---

株式会社レスター(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:今野 邦廣)は、2025年4月28日付「レスター、ベトナム最大手IT企業 FPT Semiconductor社と半導体販売、共同研究・設計開発等でさらなる協力関係を推進」にてお知らせのとおり、FPT Semiconductor.,JSC(本社:ベトナム ハノイ、Founder & CEO:グエン・ビン・クアン(Nguyen Vinh Quang)、以下、FPT)と、半導体分野における協業推進に向けた基本合意書(以下、MOU)を締結しました。

ハノイにて同日開催された日越首脳会談の後に、「ハイテク・GX(グリーン・トランスフォーメーション)・半導体分野における高付加価値産業創出に向けた日越協力フォーラム」が開催されました。当フォーラムの中でMOU調印式として当社とFPTそれぞれの代表が登壇し、荣誉ある称賛を両国首相はじめ列席者からも得ることとなり、レスター・FPTの“共創”が国際的にも高く評価される機会となりました。

### ■ 背景にあった、着実な信頼の積み重ね

FPTとは、これまでFPTコンサルティングジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:グエン・フウ・ロン)を通して当社の業務効率化支援を中心とした協業関係を築いてきました。また、FPT商材の販売においてはデバイス分野の顧客から受注を獲得するなど両社共創の実績を着実に築き上げてきました。ベトナム政府は国家戦略として半導体産業の発展に本格的に取り組んでいます。FPTは半導体事業の拡大強化を計画する中で、今までの共創の実績を踏まえ日本のパートナーとして当社を選定しました。また、当社はFPT商材の拡販に取り組む他、中期経営計画に掲げるエンジニアリングビジネスユニットの確立を目指す施策としてFPTのエンジニアリング領域を評価し、合意に至りました。

### ■ グローバルな“共創”をさらに加速

FPTとの協業では、以下の取り組みを展開してまいります。まずはラインカードを増やしFPT商材の拡販に努めます。加えて今後FPTが注力する半導体製造業における研究開発や設計にも参画しながら当社のエンジニアリングビジネスユニットの確立に向け加速させていきます。

- FPT製半導体チップの販売(目標:3年間で1,000万個)
- 共同研究・設計開発の実施
- テストおよび後工程受託(OSAT)体制の構築
- ベトナムの人材・開発拠点を活用したオフショア開発支援

## ■ 当日の様子

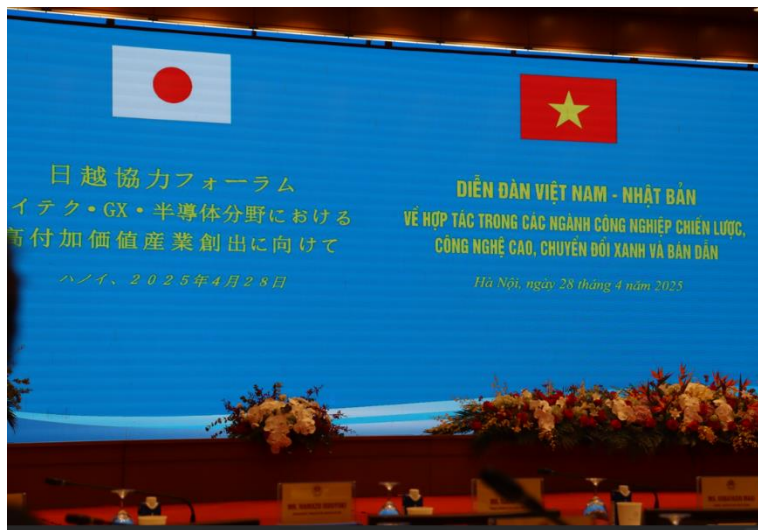
午前、FPT本社にて、当社とFPTとの間でMOUの調印式を実施しました。両社の戦略的パートナーシップを象徴する意義深い場となりました。



午後に首相府に移動し日越フォーラムに列席しました。フォーラム内で行われた調印式では、当社とFPTによる協業が、日越を代表する民間連携の一例として取り上げられ、両首脳と列席者からも称賛を受けました。



【日越協力フォーラム調印式の様子(左から、石破首相、当社専務執行役員柴田 真裕、FPT Semiconductor,JSC Founder&CEO Quang様、ベトナムChinh首相)】



【日越協力フォーラム会場の様子】



【ベトナム首相府の様子】



【石破首相によるスピーチ】



【ベトナムChinh首相によるスピーチ】

## ■ 関連リンク

- PR TIMES、「レスター、ベトナム最大手IT企業 FPT Semiconductor社と半導体販売、共同研究・設計開発等でさらなる協力関係を推進」、<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000111830.html>（2025年5月7日）
- Viet Nam News(地元新聞)、「Việt Nam and Japan deepen strategic cooperation in key industries」、<https://vietnamnews.vn/economy/1716737/viet-nam-and-japan-deepen-strategic-cooperation-in-key-industries.html>（2025年5月7日）
- 首相官邸ホームページ、「総理の一日、ベトナム訪問 -2日目-(2)」、写真9枚目 “日越協力フォーラム4”、<https://www.kantei.go.jp/jp/103/actions/202504/28vietnam2.html>（2025年5月7日）
- 外務省ホームページ、「ハイテク・GX・半導体分野における高付加価値産業創出に向けた日越協力フォーラム」、[https://www.mofa.go.jp/mofaj/sa/sea1/vn/pageit\\_000001\\_01867.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/sa/sea1/vn/pageit_000001_01867.html)（2025年5月7日）

### 【会社概要】 株式会社レスター

所在地:東京都港区港南2-10-9レスタービルディング 代表取締役会長兼社長:今野 邦廣 資本金:43億83百万円  
「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します」という経営理念を掲げ、世界中の課題を解決する「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指す。グループシナジー及び外部パートナーとの積極的な共創や資本業務提携等による多様な事業展開、技術領域の伸展、持続的な規模拡大を推進。

事業概要:半導体・電子部品の販売及び技術サポートをはじめ映像・音響・通信・計測のソリューション提案、太陽光発電による再生可能エネルギーの導入・普及に向けた運営管理を行う。

URL:<https://www.restargp.com/>

### 【お問い合わせ先】

株式会社レスター 広報・IR室 電話:080-8000-9989 E-mail:[pr-hd@restargp.com](mailto:pr-hd@restargp.com)